

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2878)

董事會召開日期

晶門半導體有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2023年3月23日(星期四)召開董事會會議，以(其中包括)考慮及審批本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之綜合全年業績及其發佈，以及考慮宣派末期股息(如有)及處理其他事務。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2023年3月8日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事—王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事—馬玉川先生(主席)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事—梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。